



连接器 > D 形连接器 > D-Sub 附件 > D-Sub 连接器保护件



连接器系统: 线到面板, 线到面板

Number of Positions: 9

与连接器外壳尺寸兼容: 1

D-Sub 端子大小: 20

非磁性: 否

产品特性

产品类型特性

产品类型	连接器
盲配	否
连接器系统	线到面板, 线到面板
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	9
---------------------	---

主体特性

外壳电镀材料	镉
外壳材料	钢
非磁性	否

接触件特性

端子接触部电镀材料	金
端子基材	铍铜合金, 铍铜合金, 铍铜合金
D-Sub 端子大小	20
端子额定电流（最大值）	7.5 A

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------



壳体特性

中心线（间距）	2.77 mm[.109 in]
---------	------------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 125 °C[-85 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

与连接器外壳尺寸兼容	1
电路应用	Signal

行业标准

NASA 资质	否
---------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Cd (2.5% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



客户还购买了



文档

产品图纸
CONN SAVER,9 POSN,AMPLIMITE
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_212559-1_AG.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_212559-1_AG.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_212559-1_AG.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本